課題番号 :F-15-NU-0031

利用形態 :機器利用

利用課題名(日本語) :IV 族半導体・金属合金化反応制御による強磁性ナノドットの高密度形成と磁気的特性

Program Title (English) : Formation of high density ferromagnetic nanodots by controlled alloying of

group IV semiconductors with metals and its magnetic properties

利用者名(日本語) :牧原克典,張海,満行優介

Username (English) : <u>K. Makihara</u>, Z. Hai, Y. Mitsuyuki

所属名(日本語) :名古屋大学大学院工学研究科

Affiliation (English) : Graduate School of Engineering, Nagoya University

### 1. 概要(Summary)

外部磁場印加時における Fe<sub>3</sub>Si ナノドットの局所電気 伝導特性を磁性 AFM 探針を用いて評価した結果、磁気 抵抗効果が関与した電子輸送変化を室温で観測できた。

### 2. 実験(Experimental)

# 【利用した主な装置】

電子ビーム蒸着装置

# 【実験方法】

p-Si(100)基板上に膜厚~3.0nm の SiO<sub>2</sub>を形成後、 $Fe(\sim 2.0nm)/Si(\sim 2.0nm)/Fe(\sim 1.5nm)$ 積層構造を電子線蒸着により連続堆積した。その後、60MHz 高周波電力の誘導結合により励起・生成した高密度水素プラズマを用いて、Fe/Si/Fe 積層膜表面に外部非加熱でリモートプラズマ処理を施し、 $Fe_3Si$  ナノドット(平均ドット高さ: $\sim 8nm$ ,面密度: $5.0\times 10^{11}cm^{-2}$ )を形成した。Si 基板裏面には、Al 電極を蒸着形成した。 $Fe_3Si$  ナノドットの局所電子輸送特性の評価は、磁性 CoPtCr コート Si 探針(Hc=220Oe)を用い、外部磁場は、試料直下に磁石を配置することで印加した。

## 3. 結果と考察(Results and Discussion)

磁性 AFM 探針を用いて測定した外部磁場非印加時 における局所電流・電圧特性(Fig. 1)は、Tip バイアス -3.5V 近傍で電流レベルの増大が僅かながら認められる のに対し、初期探針磁化方向と同方向に外部磁場 0.5kOeを印加した場合、-0.3Vで大幅な電流レベルの増 大が確認された。また、0.5kOe 以上の外部磁場強度で は、しきい値電圧の顕著な変化は認められなかった。表 面形状像では外部磁場の印加による顕著な変化は認め られないことから、Fig.1の結果は探針の物理的接触の変 化では説明できない。さらに、探針磁化方向と同方向に 印加した後、逆方向磁場 0.5kOe 印加した場合では電流 レベルが低減し、再度同一方向に外部磁場を印加した場 合、大幅な電流レベルの増大が認められた。これらの結 果は、ドットの保磁力より大きな外部磁場を印加した場合、 磁性コートAFM 探針とFe3Si ナノドットの磁化方向が揃う ことで、抵抗が減少し、I-V 特性のしきい値電圧が低減す

ると考えられる。外部磁場 1.5kOe 未満では探針の磁化 方向は反転しないことがわかっており[2]、逆方向に外部 磁場 0.5kOe を印加した場合に観測された抵抗減少は Fe<sub>3</sub>Si ナノドットの磁化が反転し、探針と反平行方向になったためと解釈できる。

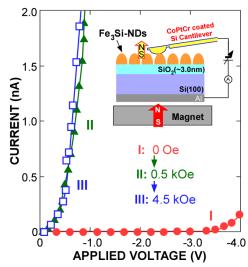


Fig. 1 I-V characteristics of the Fe<sub>3</sub>Si-NDs with and without magnetic field (0.5 or 4.5kOe) at room temperature. A schematic view of an experimental set up for local I-V measurements is shown in the inset.

# 4. その他・特記事項(Others)

#### •参考文献

(1) 張海、牧原克典、大田晃生、壁谷悠希、宮崎誠一,「リモート水素プラズマ支援による高密度形成した Fe シリサイドナノドットの構造および磁化特性評価」第76回応用物理学会秋季学術講演会,(於名古屋国際会議場),16a-2R-2,9月2015年

# 5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation) なし。

#### 6. 関連特許(Patent)

なし。